

# 系统封装SIP工艺焊后水基清洗剂W3200合明科技厂家直供

产品名称	系统封装SIP工艺焊后水基清洗剂W3200合明科技厂家直供
公司名称	深圳市合明科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:合明科技 型号:W3200 产地:中国
公司地址	深圳市南山区粤海街道科技园琼宇路特发信息科技大厦第五层
联系电话	86-0755-26643995 13691709838

## 产品详情

合明科技系统封装SIP工艺焊后水基清洗剂W3200厂家直供

深圳市合明科技有限公司系统封装  
水基清洗剂W3200用于清洗SIP封装  
后的焊后水基清洗剂W3200厂家直供  
清洗设备。本清洗剂采用环保配方，  
不含卤素、磷、硅、氮等有害物质，  
对人体和环境无害。清洗后的表面  
无残留，且具有良好的润湿性和  
渗透性。本产品适用于各种类型的  
SIP封装器件，清洗效果好，效率  
高。产品已通过ISO9001认证，是  
电子制造企业清洗SIP封装器件的  
理想选择。

我公司主要经营电子制程清洗剂，水基清洗设备，助焊剂，锡膏

我们的地址：深圳市南山区粤海街道科技园琼宇路特发信息科技大厦第五层

深圳市合明科技有限公司，成立于1997年年初，10多年来一直致力于电子化工

产品的研究、开发及推广应用，我们拥有全部的知识产权，产品均通过sgs、五所关于物质性能和成分的测试。我们的产品主要分为三大类：助焊剂及其相配套的产品；环保型清洗剂；smt专用锡膏，目前拥有客户六百多家，典型的有：索尼、中达、泰金宝、源兴、广上、广川、金宝、格兰仕、华录等企业。我司在客户的合作中以优质稳定的产品，适中的价格，完善而周到的服务获得客户一致好评，并且成功申请了一项国家专利（一种smt无铅锡膏用焊膏）。并先后加入行业界相关协会，增加了公司与行业间客户在高层面上技术交流和沟通。2007年10月“广东省电子学会smt专委会”秘书长苏曼波老师及专委会领导莅临我司指导工作2007年8月参加nepcon深圳展07年初评定为深圳市高新技术企业合明科技参与“中华人民共和国电子行业标准-焊锡膏通用技术要求”的编工委工作2006年8月份参加nepcon深圳展2006年8月份加入“广东省电子学会smt专委会”团体会员2006年7月份“中国电子材料行业协会电子锡焊料材料分会”理事长孟广寿教授莅临我司指导工作2006年7月份加入“中国电子材料行业协会电子锡焊料材料分会”会员2006年4月份参加nepcon上海展合明科技无铅锡膏成功申报中华人民共和国专利局技术专利，专利号：200610061156.6深圳市合明科技有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的国家高新技术企业，作为电子制造业水基清洗技术的领先品牌，具有二十多年的精湛技术产品、工艺及全方位解决方案服务经验，掌握电子制程环保水基清洗核心技术。专注于高端电子制程水基清洗工艺，应用于航天航空业、军工业、医疗器械业、汽车电子业、通讯基站、铁道运输业等等重要支柱行业，系列产品完全覆盖电子制程全工艺：PCBA线路板清洗、摄像模组指纹模组清洗、ECU汽车电子清洗、半导体封测清洗、BMS新能源汽车电子清洗、SMT锡膏印刷机底部擦拭、锡膏钢网清洗、红胶网板清洗、SMT设备保养，回流焊、波峰焊保养与清洗等完全能够替代国外进口产品、产品线和技术。公司凭借精湛的产品技术水平受邀成为国际电子工业联接协会技术组主席单位，编写全球第一部中文版《清洗指导》IPC标准（标准编号：IPC-CH-65B CN），IPC标准是全球电子行业第一选用标准。全系列产品均为合明科技自主研发，自有知识产权，是国内为数不多拥有最完整、产品链品种最多的公司，在集成电路半导体的清洗领域，半导体的精密组件、封装测试制造清洗上，水基清洗高难度、高水平的领域，如摄像模组、指纹清洗上，具有成熟稳定而又具前沿的技术水平。以国内自有品牌，自主技术、自主制造产品，以完善的服务体系，高效的经营管理机制、雄厚的技术研发实力和产品价格优势，为国内企业、机构提供更好的技术服务和更优质的产品，打破国际垄断和打破外国出口管制的制约。